Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP04/053051

International filing date: 23 November 2004 (23.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: DE

Number: 103 61 724.8

Filing date: 30 December 2003 (30.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 14 February 2005 (14.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



PCT/EP 2004 / 053051

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



15, 12, 2005

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

103 61 724.8

Anmeldetag:

30. Dezember 2003

Anmelder/Inhaber:

Infineon Technologies AG, 81669 München/DE

Bezeichnung:

Spannungsregelsystem

IPC:

G 05 F 1/46



München, den 7. Dezember 2004

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

Beschreibung

10

20

30

35

Spannungsregelsystem

Die Erfindung betrifft ein Spannungsregelsystem gemäß Oberbegriff des Anspruchs 1, und ein Spannungsregelverfahren.

Bei Halbleiter-Bauelementen, insbesondere bei Speicherbauelementen wie z.B. DRAMs (DRAM = Dynamic Random Access Memory bzw. dynamischer Schreib-Lese-Speicher) kann sich ein intern im Bauelement verwendeter Spannungspegel VINT von einem außerhalb des Bauelements verwendeten, z.B. von einer externen Spannungsversorgung für das Halbleiter-Bauelement bereitgestellten Spannungspegel

15 (Versorgungsspannungspegel) VDD unterscheiden.

Insbesondere kann der intern verwendete Spannungspegel VINT kleiner sein, als der Pegel VDD der Versorgungsspannung – beispielsweise kann der intern verwendete Spannungspegel VINT 1,5 V betragen, und der Versorgungsspannungspegel VDD z.B. zwischen 1,5 V und 2,5 V, etc.

Ein gegenüber dem Versorgungsspannungspegel VDD verringerter interner Spannungspegel VINT hat den Vorteil, dass hierdurch die Verlustleistungen im Halbleiter-Bauelement reduziert werden können.

Des weiteren kann der Spannungspegel VDD der externen Spannungsversorgung relativ starken Schwankungen unterworfen sein.

Deshalb wird die Versorgungsspannung üblicherweise - damit das Bauelement möglichst fehlerfrei, bzw. auf möglichst verlässliche Art und Weise betrieben werden kann - mittels eines Spannungsreglers in eine (nur relativ geringen Schwankungen unterworfene, auf einen bestimmten, konstanten,

20

30

35

verringerten Wert hin geregelte) interne Spannung VINT umgewandelt.

Herkömmliche Spannungsregler (z.B. entsprechende downconverter-Regler) können z.B. einen Differenzverstärker, und
einen p-Feldeffekttransistor aufweisen. Das Gate des
Feldeffekttransistors kann an einen Ausgang des
Differenzverstärkers angeschlossen sein, und die Source des
Feldeffekttransistors z.B. an die externe

10 Spannungsversorgung.

An den Plus- bzw. Minus-Eingang des Differenzverstärkers wird eine - nur relativ geringen Schwankungen unterworfene - Referenzspannung VREF angelegt. Die am Drain des

15 Feldeffekttransistors ausgegebene Spannung kann direkt, oder z.B. unter Zwischenschaltung eines Spannungsteilers an den Minus-Eingang des Differenzverstärkers rückgekoppelt werden.

Der Differenzverstärker regelt die am Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors anliegende Spannung so, dass die (rückgekoppelte) Drain-Spannung – und damit die vom Spannungsregler ausgegebene Spannung – konstant ist, und gleich groß, wie die Referenzspannung, oder z.B. um einen bestimmten Faktor größer.

Zur Erzeugung der o.g. Referenzspannung VREF kann z.B. eine entsprechende, herkömmliche ReferenzspannungsErzeugungseinrichtung, z.B. eine band-gap-ReferenzspannungsErzeugungseinrichtung verwendet werden, die aus der o.g. - den o.g. relativ hohen Versorgungsspannungspegel VDD aufweisenden - Versorgungsspannung (die ggf. relativ starken SpannungsSchwankungen unterworfen sein kann) - z.B. mittels einer oder mehreren Dioden - ein einen konstanten Spannungspegel VBGR aufweisendes Signal erzeugt.

Das den konstanten Spannungspegel VBGR aufweisende Signal kann an eine Buffer-Schaltung weitergeleitet, dort

20

30

35

entsprechend (zwischen-)gespeichert, und - in Form entsprechender, den o.g. Referenzspannungs-Pegel VREF aufweisender Signale - weiterverteilt werden (z.B. an den o.g. Spannungsregler (bzw. an den Plus- bzw. Minus-Eingang des entsprechenden Spannungsregler-Differenzverstärkers), und/oder an weitere, auf dem Halbleiter-Bauelement vorgesehene Einrichtungen, z.B. weitere Spannungsregler).

Die Erfindung hat zur Aufgabe, ein neuartiges 10 Spannungsregelsystem, und ein neuartiges Spannungsregelverfahren bereitzustellen.

Sie erreicht dieses und weitere Ziele durch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 9.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Gemäß einem Grundgedanken der Erfindung wird ein Spannungsregelsystem zur Verfügung gestellt, mit welchem eine an einem Eingang des Spannungsregelsystems anliegende erste Spannung in eine zweite Spannung umgewandelt wird, welche an einem Ausgang des Spannungsregelsystems abgegriffen werden kann, mit einer ersten Einrichtung zum Erzeugen einer im wesentlichen konstanten Spannung aus der ersten Spannung, oder einer hieraus abgeleiteten Spannung, wobei zusätzlich eine weitere Einrichtung vorgesehen ist zum Erzeugen einer weiteren Spannung aus der ersten Spannung, oder einer hieraus abgeleiteten Spannung, insbesondere einer Spannung, welche größer sein kann, als die von der ersten Einrichtung erzeugte Spannung.

Besonders vorteilhaft können die von der ersten Einrichtung erzeugte Spannung, oder eine hieraus gewonnene Spannung, und die von der weiteren Einrichtung erzeugte weitere Spannung, oder eine hieraus gewonnene Spannung zum Ansteuern einer Spannungs-Regelungs-Schaltungsanordnung verwendet werden,

insbesondere als Referenzspannung für eine – die o.g. zweite Spannung erzeugende - Spannungs-Regelungs-Schaltungsanordnung.

5 Bevorzugt ist zusätzlich eine Einrichtung vorgesehen zum Aktivieren und/oder Deaktivieren der weiteren Einrichtung.

Soll - in bestimmten Situationen - die Performance, insbesondere die Schaltgeschwindigkeit von an die (zweite) Spannung angeschlossenen Einrichtungen erhöht werden, kann die weitere Einrichtung aktiviert werden (und dadurch erreicht werden, dass von dem Spannungsregelsystem eine höhere (zweite) Spannung ausgegeben wird, als bei deaktiviertem Zustand der weiteren Einrichtung).

15

10

Im folgenden wird die Erfindung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele und der beigefügten Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

20

Figur 1 eine schematische Darstellung eines herkömmlichen Spannungsregelsystems;

35

- Figur 2 eine schematische Darstellung eines Spannungsregelsystems gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung;
- Figur 3 eine schematische Detail-Darstellung einer im in Figur 2 dargestellten Spannungsregelsystem verwendbaren 30 Bufferschaltung;
 - Figur 4 eine schematische Detail-Darstellung eines im in Figur 2 dargestellten Spannungsregelsystem verwendbaren Spannungsreglers;

35

Figur 5 eine schematische Darstellung der Höhe der Ausgangsspannung des in Figur 2 gezeigten Spannungsregelsystems, in Abhängigkeit von der Höhe der Versorgungsspannung, im aktivierten, und im nicht-aktivierten Zustand der weiteren, zusätzlichen Bufferschaltung; und

- 5 Figur 6 eine schematische Detail-Darstellung einer im in Figur 2 dargestellten Spannungsregelsystem verwendbaren, weiteren, zusätzlichen Bufferschaltung;
- 10 In Figur 1 ist eine schematische Darstellung eines auf einem entsprechenden Halbleiter-Bauelement angeordneten Spannungsregelsystems 1 gemäß dem Stand der Technik gezeigt.
- Dieses weist eine Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 2

 15 (z.B. eine band-gap-Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung),
 eine Buffer-Schaltung 3, und einen oder mehrere
 Spannungsregler 4 (z.B. entsprechende down-converter-Regler)
 auf.
- Wie aus Figur 1 hervorgeht, wird der Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 2 - z.B. über entsprechende Leitungen 5, 6, 7 - eine von einer externen Spannungsversorgung für das Halbleiter-Bauelement bereitgestellte Versorgungsspannung zugeführt.
 - Die Versorgungsspannung weist einen relativ hohen, und ggf. relativ starken Schwankungen unterworfenen Spannungspegel VDD auf.
- 30 Die Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 2 erzeugt aus der Versorgungsspannung - z.B. mittels einer oder mehreren Dioden - ein einen konstanten Spannungspegel VBGR aufweisendes Signal.
- Das den konstanten Spannungspegel VBGR aufweisende Signal wird über eine entsprechende Leitung 8 an die o.g.
 Buffer-Schaltung 3 weitergeleitet, dort entsprechend

10

20

30

(zwischen-)gespeichert, und - in Form entsprechender, ebenfalls einen konstanten Spannungspegel VREF aufweisender Signale - weiterverteilt (z.B. - über eine Leitung 9a - an den o.g. Spannungsregler 4, und/oder an weitere, auf dem Halbleiter-Bauelement vorgesehene Einrichtungen, z.B. weitere Spannungsregler, etc.).

Der Spannungsregler 4 kann z.B. einen Differenzverstärker, und einen p-Feldeffekttransistor aufweisen. Das Gate des Feldeffekttransistors kann an einen Ausgang des Differenzverstärkers angeschlossen sein, und die Source des Feldeffekttransistors – über eine Leitung 9b – an die o.g. externe Spannungsversorgung (Spannungspegel VDD).

An den Plus- bzw. Minus-Eingang des Differenzverstärkers kann – als "Referenzspannung" – die über die o.g. Leitung 9a an den Spannungsregler 4 weitergeleitete, konstante (bzw. nur relativ geringen Schwankungen unterworfene) Spannung VREF angelegt werden.

Die am Drain des Feldeffekttransistors ausgegebene Spannung kann direkt, oder z.B. unter Zwischenschaltung eines Spannungsteilers an den Minus-Eingang des Differenzverstärkers rückgekoppelt werden.

Der Differenzverstärker regelt die am Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors anliegende Spannung so, dass die (rückgekoppelte) Drain-Spannung – und damit die vom Spannungsregler 4 z.B. an einer entsprechenden Leitung 9c ausgegebene Spannung VINT – konstant ist, und gleich groß, wie die Referenzspannung VREF, oder z.B. um einen bestimmten Faktor größer.

Mit Hilfe des o.g. Spannungsregelsystems 1 kann somit aus der o.g. externen, relativ hohen, und relativ starken Schwankungen unterworfenen Spannung VDD eine nur relativ geringen Schwankungen unterworfene, auf einen bestimmten,

10

konstanten, verringerten Wert hin geregelte Spannung VINT erzeugt werden, mit deren Hilfe entsprechende, auf dem Halbleiter-Bauelement vorgesehene Einrichtung - verlässlich, und mit nur relativ geringer Verlustleistung - betrieben werden können.

In Figur 2 ist eine schematische Darstellung eines - auf einem entsprechenden Halbleiter-Bauelement angeordneten - Spannungsregelsystems 11 gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung gezeigt.

Bei dem Halbleiter-Bauelement kann es sich z.B. um einen entsprechenden, integrierten (analogen bzw. digitalen)

Rechenschaltkreis handeln, und/oder um ein HalbleiterSpeicherbauelement wie z.B. ein Funktionsspeicher-Bauelement (PLA, PAL, etc.) bzw. Tabellenspeicher-Bauelement (z.B. ROM oder RAM), insbesondere um ein SRAM oder DRAM.

Das Spannungsregelsystem 11 weist eine Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 (z.B. eine band-gap-Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung), eine Bufferschaltung 13, und einen oder mehrere Spannungsregler 14 (z.B. entsprechende down-converter-Regler) auf.

Wie aus Figur 2 hervorgeht, wird der Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 - z.B. über entsprechende Leitungen 15a, 15b, 16a, 17 - eine von einer externen Spannungsversorgung für das Halbleiter-Bauelement bereitgestellte Versorgungsspannung zugeführt.

Die Versorgungsspannung weist einen - relativ hohen, und ggf. relativ starken Schwankungen unterworfenen - Spannungspegel VDD auf.

30

Beispielsweise kann die Höhe der Versorgungsspannung zwischen 1,5 V und 2,5 V liegen, z.B. ca. zwischen 1,6 V und 2,0 V betragen (1,8 V \pm 0,2 V).

- Die Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 erzeugt aus der Versorgungsspannung z.B. mittels einer oder mehreren Dioden ein einen konstanten Spannungspegel VBGR aufweisendes Signal.
- Das den konstanten Spannungspegel VBGR aufweisende Signal wird über eine entsprechende Leitung 18 an die o.g.
 Bufferschaltung 13 weitergeleitet, dort entsprechend (zwischen-)gespeichert, und in Form entsprechender, ebenfalls einen konstanten Spannungspegel VREF1 aufweisender

 Signale weiterverteilt (z.B. über eine Leitung 19a an den o.g. Spannungsregler 14, und/oder z.B. über entsprechende weitere, hier nicht dargestellte Leitungen an weitere, auf dem Halbleiter-Bauelement vorgesehene Einrichtungen, z.B. weitere Spannungsregler, etc.).

In Figur 3 ist eine schematische Detail-Darstellung einer im in Figur 2 dargestellten Spannungsregelsystem 11 verwendbaren Bufferschaltung 13 gezeigt.

Die Bufferschaltung 13 weist einen Differenzverstärker 20 mit einem Plus-Eingang 21a und einem Minus-Eingang 21b auf, und einen Feldeffekttransistor 22 (hier: ein p-Kanal-MOSFET).

Ein Ausgang des Differenzverstärkers 20 ist über eine Leitung 30 23 mit einem Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors 22 verbunden.

Wie weiter in Figur 3 gezeigt ist, ist die Source des Feldeffekttransistors 22 über eine Leitung 16b (die - gemäß 35 Figur 2 - an die o.g. Leitungen 16a, 17 angeschlossen ist) an die - den o.g., relativ hohen Spannungspegel VDD aufweisende - Versorgungsspannung angeschlossen.

35

Wie aus Figur 3 hervorgeht, liegt am Minus-Eingang 21b des Differenzverstärkers 20 das o.g., über die Leitung 18 von der Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 zugeführte, den o.g., relativ konstanten Spannungspegel VBGR aufweisende Signal an.

Das am Drain des Feldeffekttransistors 22 ausgegebene, den o.g., relativ konstanten Spannungspegel VREF1 aufweisende

10 Signal wird über eine Leitung 24, und eine mit dieser verbundene Leitung 25 an den Plus-Eingang 21a des Differenzverstärkers 20 rückgekoppelt, und - über die mit der Leitung 24 verbunden Leitung 19a - an den o.g. Spannungsregler 14 weiterverteilt (und/oder - z.B. über entsprechende weitere, hier nicht dargestellte Leitungen - an die o.g. weiteren Spannungsregler, etc.).

In Figur 4 ist eine schematische Detail-Darstellung eines im in Figur 2 dargestellten Spannungsregelsystem 11 verwendbaren Spannungsreglers 14 gezeigt.

Der Spannungsregler 14 weist einen Differenzverstärker 28 mit einem Plus-Eingang 32 und einem Minus-Eingang 31, und einen Feldeffekttransistor 29 (hier: ein p-Kanal-MOSFET) auf.

Ein Ausgang des Differenzverstärkers 28 ist über eine Leitung 29a mit einem Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors 29 verbunden.

Wie weiter in Figur 4 gezeigt ist, ist die Source des Feldeffekttransistors 29 über eine Leitung 19b (und - gemäß Figur 2 - die daran angeschlossene Leitung 17) an die - den o.g., relativ hohen Spannungspegel VDD aufweisende -Versorgungsspannung angeschlossen.

Am Plus-Eingang 32 des Differenzverstärkers 4 liegt - wie im folgenden noch genauer erläutert wird - das über die Leitung

19a, und eine mit dieser verbundenen Leitung 27 von der Bufferschaltung 13 zugeführte, den o.g., relativ konstanten Spannungspegel VREF1 aufweisende (Referenz-)Signal an, sowie ggf. zusätzlich ein von einer weiteren - zur o.g.
Bufferschaltung 13 parallelgeschalteten - Bufferschaltung 33 zur Verfügung gestelltes (weiteres) (Referenz-)Signal (welches einen - wie im folgenden noch genauer erläutert wird - variablen bzw. ggf. entsprechenden Schwankungen unterworfenen, i.A. relativ hohen Spannungspegel VREF2 aufweist, und welches über eine Leitung 26, und die mit dieser verbundenen Leitung 27 von der weiteren Bufferschaltung 33 an den Spannungsregler 14 weitergeleitet wird).

Die am Drain des Feldeffekttransistors 29 ausgegebene Spannung (VINT) wird bei einer ersten Ausgestaltung des Spannungsreglers 14 direkt an den Differenzverstärker 28 rückgekoppelt; der Drain des Feldeffekttransistors 29 kann hierzu (direkt) über eine Leitung 19c (und eine mit dieser verbundenen, hier nicht dargestellten Leitung) mit dem Minus-Eingang 31 des Differenzverstärkers 28 verbunden sein (die am Minus-Eingang 31 des Differenzverstärkers 28 anliegende, rückgekoppelte Spannung (VINT_FB) ist dann gleich groß, wie die Drain-Spannung (VINT)).

Bei einer zweiten, alternativen Ausgestaltung wird demgegenüber die am Drain des Feldeffekttransistors 29 ausgegebene Spannung (VINT) unter Zwischenschaltung eines Spannungsteilers (hier nicht dargestellt), d.h. auf heruntergeteilte Weise an den Differenzverstärker 28 rückgekoppelt. Hierzu kann der Drain des Feldeffekttransistors 29 über die Leitung 19c (und eine mit dieser verbundenen, hier nicht dargestellten Leitung) an einen ersten Widerstand R₂ (nicht dargestellt) des Spannungsteilers angeschlossen sein, der zum einen (über einen weiteren Spannungsteiler-Widerstand R₁ (ebenfalls nicht dargestellt)) mit der Erde, und zum anderen mit dem Minus-

Eingang 31 des Differenzverstärkers 28 verbunden ist (die am Minus-Eingang 31 des Differenzverstärkers 28 anliegende, rückgekoppelte Spannung (VINT_FB) ist dann um einen bestimmten Faktor kleiner, als die Drain-Spannung (VINT)).

5

10

Der Differenzverstärker 28 regelt bei der o.g. ersten Ausgestaltung des Spannungsreglers 14 (mit direkter Rückkopplung der Drain-Spannung (VINT)) die am Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors 29 anliegende Spannung so, dass die (rückgekoppelte) Drain-Spannung (VINT) gleich groß ist, wie die am Plus-Eingang 32 des Differenzverstärkers 28 anliegende Referenzspannung (d.h. VREF1 (falls VREF1 größer ist, als VREF2), bzw. VREF2 (falls VREF2 größer ist, als VREF1) (s.u.)).

15

20

Demgegenüber wird bei der oben erläuterten zweiten, alternativen Ausgestaltung des Spannungsreglers 14 - bei welcher die Drain-Spannung (VINT) nicht direkt, sondern mittels des o.g. Spannungsteilers rückgekoppelt ist - die am Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors 29 anliegende Spannung vom Differenzverstärker 28 so geregelt, dass gilt:

$VINT = VREF \times (1 + (R_2/R_1))$

(Beziehungsweise genauer, und wie im folgenden noch genauer erläutert wird: VINT = VREF1 x $(1+(R_2/R_1))$, falls gilt: VREF1 > VREF2, bzw. VINT = VREF2 x $(1+(R_2/R_1))$, falls gilt: VREF2 > VREF1)

- Die am Drain des Feldeffekttransistors 29 (d.h. vom Spannungsregler 14) an der Leitung 19c ausgegebene Spannung (VINT) stellt die Ausgangsspannung des Spannungsregelsystems 11 dar.
- Durch die o.g. Regelung wird erreicht, dass die

 Ausgangsspannung (VINT) des Spannungsregelsystems 1 wie

 z.B. in Figur 5 veranschaulicht ist im Gegensatz zu der

Versorgungsspannung (VDD), die z.T. relativ starken Schwankungen unterworfen sein kann - eine konstante Größe VINTnom aufweist - z.B. 1,5 V (jedoch nur dann, wenn - wie im folgenden noch genauer erläutert wird - die (weitere) Bufferschaltung 33 nicht aktiviert ist (in Figur 5 z.T. gestrichelt dargestellt), oder wenn - bei aktivierter Bufferschaltung 33 - die Versorgungsspannung (VDD) kleiner ist, als ein vorbestimmter Schwellwert (VDDnom) (wie ebenfalls im folgenden noch genauer erläutert wird)).

Die an der Leitung 19c anliegende Ausgangsspannung VINT kann – ggf. über weitere, hier nicht dargestellte Leitungen – als "interne Versorgungsspannung" an entsprechende, auf dem Halbleiter-Bauelement vorgesehene Einrichtungen weitergeleitet werden (die somit – im Falle einer konstanten, den o.g. Spannungswert VINTnom aufweisenden Ausgangsspannung VINT – mit sehr hoher Verlässlichkeit, und mit nur relativ geringer Verlustleistung, und relativ hohe Lebensdauer betrieben werden können).

Soll - in bestimmten Situationen - die Performance, insbesondere die Schaltgeschwindigkeit der (über z.B. die Leitung 19c) an die Ausgangsspannung VINT angeschlossenen Einrichtungen erhöht werden, kann - obwohl dadurch ggf. die Verlässlichkeit und/oder die Lebensdauer der mit der Ausgangspannung VINT betriebenen Einrichtungen verringert, und/oder deren Verlustleistung erhöht wird - die Höhe der an der Leitung 19c anliegenden Ausgangsspannung VINT, d.h. die Höhe der internen Versorgungsspannung über den o.g. - im Normalbetrieb vorgesehenen, in der jeweiligen Spezifikation festgelegten - Wert ("Nominalwert" VINTnom) hinaus erhöht werden.

Diese (weitere, zweite) Betriebsart ("Leistungsbetrieb") kann z.B. dann eingesetzt werden, wenn das Halbleiter-Bauelement in High-End Graphik-Systemen verwendet werden soll, z.B. als High-End Graphik-Speicherbauelement, z.B. als

35

Speicherbauelement, insbesondere DRAM-Speicherbauelement für einen hochgetakteten, insbesondere übertakteten Prozessor, insbesondere Graphik-Prozessor.

5 Um den o.g. "Leistungsbetrieb" zu ermöglichen, ist beim Spannungsregelsystem 11 - zusätzlich zur o.g. Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12, und zur Bufferschaltung 13 - die bereits oben erwähnte, weitere Bufferschaltung 33 vorgesehen, sowie - wie im folgenden noch genauer erläutert wird - eine (weitere) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 (z.B. eine Spannungs-Nachführ-Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung), und ein (zusätzliches) Register 35.

15 Unmittelbar nach der Inbetriebnahme (bzw. dem Einschalten / Hochfahren) des Spannungsregelsystems 11 ("power-up"), bzw. nach der - erstmaligen - Zufuhr der o.g., externen Versorgungsspannung an der Leitung 17 (die, wie erläutert, den o.g., ggf. variierenden Spannungspegel VDD aufweist) wird das Spannungsregelsystem 11 zunächst im o.g. "Normalbetrieb" betrieben.

Im "Normalbetrieb" ist die o.g. weitere Bufferschaltung 33 deaktiviert.

Hierzu wird an einem entsprechenden Ausgang des o.g.
Registers 35 ein entsprechendes (z.B. "logisch niedriges")
Ausgangssignal VTRACK_ENABLE ausgegeben, und - über eine
entsprechende Steuerleitung 36 - an einen entsprechenden
Steueranschluß der Bufferschaltung 33 weitergeleitet (vgl.
auch Figur 6).

Die Ausgabe eines entsprechenden (z.B. "logisch niedrigen")
Ausgangssignals am o.g. Register-Ausgang beim Einschalten /
Hochfahren des Spannungsregelsystems 11 ("power-up") (was zu
einem - zunächst - deaktivierten Zustand der Bufferschaltung
33 führt) kann z.B. dadurch sichergestellt werden, dass beim

Einschalten / Hochfahren des Spannungsregelsystems 11 das Register - durch Anlegen eines entsprechenden Rücksetz-Signals an einer mit dem Rücksetz-Eingang des Registers 36 verbundenen Leitung 37 - entsprechend zurückgesetzt wird.

5

10

15

Soll - wie vom jeweiligen Nutzer des Halbleiter-Bauelements individuell festgelegt werden kann - während des Betriebs des Halbleiter-Bauelements vom o.g. "Normalbetrieb" in den o.g. "Leistungsbetrieb" (und - ggf. mehrfach - wieder zurück in den "Normalbetrieb") gewechselt werden, wird von einer externen, mittels entsprechender externer Leitungen mit dem Halbleiter-Bauelement verbundenen Steuereinrichtung ein entsprechendes Steuersignal an einer mit dem Stelleingang des Registers 35 verbundenen Leitung 38 angelegt (z.B. ein "logisch hohes" Steuersignal zum Wechsel in den "Leistungsbetrieb", und ein "logisch niedriges" Steuersignal (Normalbetrieb-Aktivier-Signal) zum (Rück-)Wechsel in den "Normalbetrieb").

25

20

Bei der nächsten positiven (oder negativen) Flanke eines - über eine Taktleitung 39 dem Takteingang des Registers 35 zugeführten (z.B. von der o.g. (System-) Steuereinrichtung bereitgestellten) - Taktsignals nimmt dann das am Register-Ausgang ausgegebene Ausgangssignal (d.h. das Signal VTRACK_ENABLE an der Steuerleitung 36) den Zustand des am Stelleingang des Registers 35 (d.h. an der Leitung 38) anliegenden Steuersignals an, wodurch die Bufferschaltung 33 entweder entsprechend aktiviert wird ("logisch hoher" Zustand des Signals VTRACK_ENABLE), oder - wieder - deaktiviert ("logisch niedriger" Zustand des Signals VTRACK_ENABLE).

30

35

In Figur 6 ist eine schematische Detail-Darstellung einer beim Spannungsregelsystem 11 als weitere, zusätzliche Bufferschaltung 33 verwendbaren Bufferschaltung gezeigt (die, wie erläutert, über die Leitung 36 an das Register 35 angeschlossen ist).

Die Bufferschaltung 33 weist einen Differenzverstärker 120 mit einem Plus-Eingang 121a und einem Minus-Eingang 121b auf, und einen Feldeffekttransistor 122 (hier: ein p-Kanal-MOSFET).

5

Ein Ausgang des Differenzverstärkers 120 ist über eine Leitung 123 mit einem Gate-Anschluß des Feldeffekttransistors 122 verbunden.

Wie weiter in Figur 6 gezeigt ist, ist die Source des Feldeffekttransistors 122 über eine Leitung 116b (die - gemäß Figur 2 - über eine Leitung 116c, und eine Leitung 115a an die o.g. Leitungen 15a, 16a, 17 angeschlossen ist) an die - den o.g., relativ hohen Spannungspegel VDD aufweisende -

15 Versorgungsspannung angeschlossen.

Wie aus Figur 2 und 6 hervorgeht, liegt am Minus-Eingang 121b des Differenzverstärkers 120 ein - über eine Leitung 118 von der Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 zugeführtes, einen (wie im folgenden noch genauer erläutert wird) variablen bzw. entsprechende Schwankungen aufweisenden Spannungspegel VTRACK aufweisendes Signal an.

25

Das am Drain des Feldeffekttransistors 122 ausgegebene, den o.g. - ggf. variablen - Spannungspegel VREF2 aufweisende Signal wird über eine Leitung 124, und eine mit dieser verbundenen Leitung 125 an den Plus-Eingang 121a des Differenzverstärkers 120 rückgekoppelt, und an der mit der Leitung 124 verbundenen Leitung 26 ausgegeben.

30

35

20

Mit Hilfe der - weiteren - Bufferschaltung 33 wird - bei einem "aktivierten" Zustand der Bufferschaltung 33 (d.h. bei einem an der Steuerleitung 36 anliegenden, "logisch hohen" Signal VTRACK_ENABLE) - das o.g. - einen variablen Spannungspegel VTRACK aufweisende, und über die Leitung 118 von der Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 an die Bufferschaltung 33 weitergeleitete - Signal (zwischen)gespeichert, und - in Form entsprechender, einen dem Spannungspegel VTRACK entsprechenden Spannungspegel VREF2 aufweisender, an der Leitung 26 abgreifbarer Signale - an den o.g. Spannungsregler 14 weitergeleitet (und/oder - z.B. über entsprechende weitere, hier nicht dargestellte Leitungen - an die o.g. weiteren Spannungsregler, etc.).

Demgegenüber befindet sich im "deaktivierten" Zustand der Bufferschaltung 33 - d.h. bei einem an der Steuerleitung 36 anliegenden, "logisch niedrigen" Signal VTRACK_ENABLE - deren Ausgang (d.h. der Drain des Feldeffekttransistors 122, und damit die Leitung 26) in einem hochohmigen Zustand.

Wie aus Figur 2 hervorgeht, ist die Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 ("tracking reference voltage generator") – über eine Leitung 115b, und die mit dieser verbundenen Leitungen 115a, 15a, 16a, 17 – an die o.g. – den o.g., relativ hohen Spannungspegel VDD aufweisende – Versorgungsspannung angeschlossen.

20

25

30

35

5

10

15

Die (weitere) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 erzeugt aus der den Spannungspegel VDD aufweisenden Versorgungsspannung eine - über die Leitung 118 an die Bufferschaltung 33 weitergeleitete - Spannung mit einem Pegel VTRACK, der höher sein kann, als der Pegel VBGR der von der (ersten) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 erzeugten Spannung VBGR (was dazu führt, dass der Pegel VREF2 der von der (weiteren) Bufferschaltung 33 über die Leitung 26 an den Spannungsregler 14 weitergeleiteten Spannung höher sein kann, als der Pegel VREF1 der von der (ersten) Bufferschaltung 13 über die Leitung 19a an den Spannungsregler 14 weitergeleiteten Spannung).

Beispielsweise kann von der (weiteren) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 aus der den Spannungspegel VDD aufweisenden Versorgungsspannung eine - über die Leitung 118 an die Bufferschaltung 33 weitergeleitete - Spannung erzeugt

30

35

werden, die einen Spannungspegel VTRACK aufweist, der proportional ist zum Spannungspegel VDD der Versorgungsspannung.

5 Vorteilhaft (bzw. bei einem alternativen Ausführungsbeispiel)
ist der Pegel VTRACK der von der (weiteren)
Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 erzeugten Spannung
im wesentlichen gleich groß bzw. nur etwas kleiner, als der
Pegel VDD der Versorgungsspannung (z.B. kann gelten VTRACK =

10 0.5 ... 0.95 x VDD, insbesondere 0.7 ... 0.9 x VDD, etc.).

Beispielsweise kann die (weitere) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 in Form einer - mehrere, in Reihe geschaltete Widerstände aufweisender -

15 Spannungsteilerschaltung ausgestaltet sein (wobei z.B. ein erster Widerstand über die Leitung 115b an die Versorgungsspannung angeschlossen sein kann, und ein zweiter Widerstand in Reihe zum ersten Widerstand an das Erd-Potential, wobei die von der (weiteren) Referenzspannungs20 Erzeugungseinrichtung 34 ausgegebene Spannung zwischen den beiden Widerständen abgegriffen, und über die Leitung 118 an die Bufferschaltung 33 weitergeleitet werden kann).

Die (weitere) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 (und die - erste - Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12) ist (bzw. sind) so ausgestaltet, dass dann, wenn die Versorgungsspannung (VDD) gleich ist, wie der o.g., vorbestimmte Schwellwert (VDDnom), der Pegel VTRACK der von der (weiteren) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 34 erzeugten Spannung gleich groß ist, wie der Pegel VBGR der von der (ersten) Referenzspannungs-Erzeugungseinrichtung 12 erzeugten Spannung (vgl. auch Figur 5) - der Pegel VREF1 der von der Bufferschaltung 13 erzeugten Spannung ist dann identisch mit dem Pegel VREF2 der von der Bufferschaltung 33 erzeugten Spannung).

Beim deaktivierten Zustand der (weiteren) Bufferschaltung 33 wird (aufgrund des dann gegeben hochohmigen Zustands des Ausgangs der Bufferschaltung 33, d.h. des an der Leitung 26 anliegenden Signals VREF2) der Zustand des an der Leitung 27 in den Spannungsregler 14 eingegebenen Signals (und damit auch der Zustand des vom Spannungsregler 14 an der Leitung 19c ausgegebenen Signals VINT) ausschließlich von dem an der mit der Leitung 27 verbundenen Leitung 19a anliegenden, von der (ersten) Bufferschaltung 33 ausgegebenen Signal VREF1 bestimmt (wie in Figur 5 - zum Teil gestrichelt - dargestellt ist, ist dann der Pegel des von dem Spannungsregler 14 ausgegebenen Signals VINT - entsprechend wie der Pegel des Signals VREF1 - unabhängig von der momentanen Höhe des Pegels VDD der Versorgungsspannung konstant gleich groß (VINTnom)).

Demgegenüber wird beim aktivierten Zustand der (weiteren)
Bufferschaltung 33 (aufgrund der Parallelschaltung der beiden
Bufferschaltungen 13 und 33) der Zustand des an der Leitung
27 in den Spannungsregler 14 eingegebenen Signals (und damit
auch der Zustand des vom Spannungsregler 14 an der Leitung
19c ausgegebenen Signals VINT) jeweils von demjenigen der an
den - miteinander verbundenen, und an die Leitung 27
angeschlossenen - Leitungen 19a, 26 anliegenden Signalen
VREF1, VREF2 bestimmt, welches - momentan - einen höheren
Pegel aufweist (dadurch ist sichergestellt, dass - wie in
Figur 5 mit Hilfe der durchgezogenen Linie veranschaulicht
ist - der Pegel des von dem Spannungsregler 14 ausgegebenen
Signals VINT nicht unter den Norm- bzw. Nominal-Pegel
(VINTnom) absinken kann).

Patentansprüche.

1. Spannungsregelsystem (11), mit welchem eine an einem Eingang (17) des Spannungsregelsystems (11) anliegende erste Spannung (VDD) in eine zweite Spannung (VINT) umgewandelt wird, welche an einem Ausgang (19c) des Spannungsregelsystems (11) abgegriffen werden kann, mit einer ersten Einrichtung (12, 13) zum Erzeugen einer im wesentlichen konstanten Spannung (VBGR) aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus abgeleiteten Spannung

dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich eine weitere Einrichtung (34, 33) vorgesehen ist zum Erzeugen einer weiteren Spannung (VTRACK) aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus abgeleiteten Spannung.

15

10

5

2. Spannungsregelsystem (11) nach Anspruch 1, bei welchem die von der weiteren Einrichtung (34, 33) erzeugte weitere Spannung (VTRACK) größer sein kann, als die von der ersten Einrichtung (12) erzeugte Spannung (VBGR).

20

3. Spannungsregelsystem (11) nach Anspruch 1 oder 2, bei welchem die von der weiteren Einrichtung (34, 33) erzeugte weitere Spannung (VTRACK) proportional zur ersten Spannung (VDD), oder zur hieraus abgeleiteten Spannung ist.

25

- 4. Spannungsregelsystem (11) nach Anspruch 3, bei welchem die weitere Einrichtung (34, 33) eine Spannungs-Teiler-Schaltung aufweist.
- 30 5. Spannungsregelsystem (11) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem die von der ersten Einrichtung (12) erzeugte Spannung (VBGR), oder eine hieraus gewonnene Spannung (VREF1), und die von der weiteren Einrichtung (34) erzeugte weitere Spannung (VREF2) zum Ansteuern einer Spannungs-
- 35 gewonnene Spannung (VREF2) zum Ansteuern einer Spannungs-Regelungs-Schaltungsanordnung (14) verwendet werden können,

25

30

35

insbesondere als Referenzspannung (VREF1, VREF2) für die Spannungs-Regelungs-Schaltungsanordnung (14).

- 6. Spannungsregelsystem (11) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei welchem zusätzlich eine Einrichtung (35) vorgesehen ist zum Aktivieren und/oder Deaktivieren der weiteren Einrichtung (34, 33).
- 7. Spannungsregelsystem (11) nach Anspruch 6, bei welchem im aktivierten Zustand der weiteren Einrichtung (34, 33) die Höhe des Pegels der für die Spannungs-RegelungsSchaltungsanordnung (14) verwendeten Referenzspannung (VREF1,
 VREF2) von derjenigen der von der ersten und der weiteren
 Einrichtung (12, 34) erzeugten Spannungen (VBGR, VTRACK),

 oder der hieraus gewonnenen Spannungen (VREF1, VREF2)
 bestimmt wird, die einen höheren Pegel aufweist.
 - 8. Spannungsregelsystem (11) nach Anspruch 6 oder 7, bei welchem im deaktivierten Zustand der weiteren Einrichtung (34, 33) die Höhe des Pegels der für die Spannungs-Regelungs-Schaltungsanordnung (14) verwendeten Referenzspannung (VREF1, VREF2) von der von der ersten Einrichtung (12) erzeugten Spannung (VBGR), oder der hieraus gewonnenen Spannung (VREF1) bestimmt wird.
 - 9. Spannungsregelverfahren, wobei eine erste Spannung (VDD) in eine zweite Spannung (VINT) umgewandelt wird, insbesondere in eine zweite Spannung (VINT), welche einen niedrigeren Spannungspegel aufweist, als die erste Spannung (VDD), wobei das Verfahren den Schritt aufweist: Erzeugen einer im wesentlichen konstanten Spannung (VBGR) aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus abgeleiteten Spannung

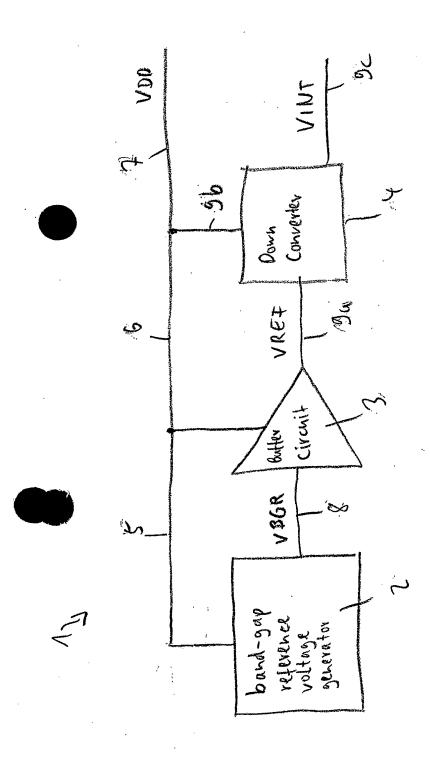
dadurch gekennzeichnet, daß das Verfahren außerdem den Schritt aufweist: Erzeugen einer weiteren Spannung (VTRACK) aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus abgeleiteten Spannung, insbesondere einer weiteren Spannung (VTRACK), welche größer sein kann, als die

aus der ersten Spannung (VDD), oder der hieraus abgeleiteten Spannung erzeugte konstante Spannung (VBGR).

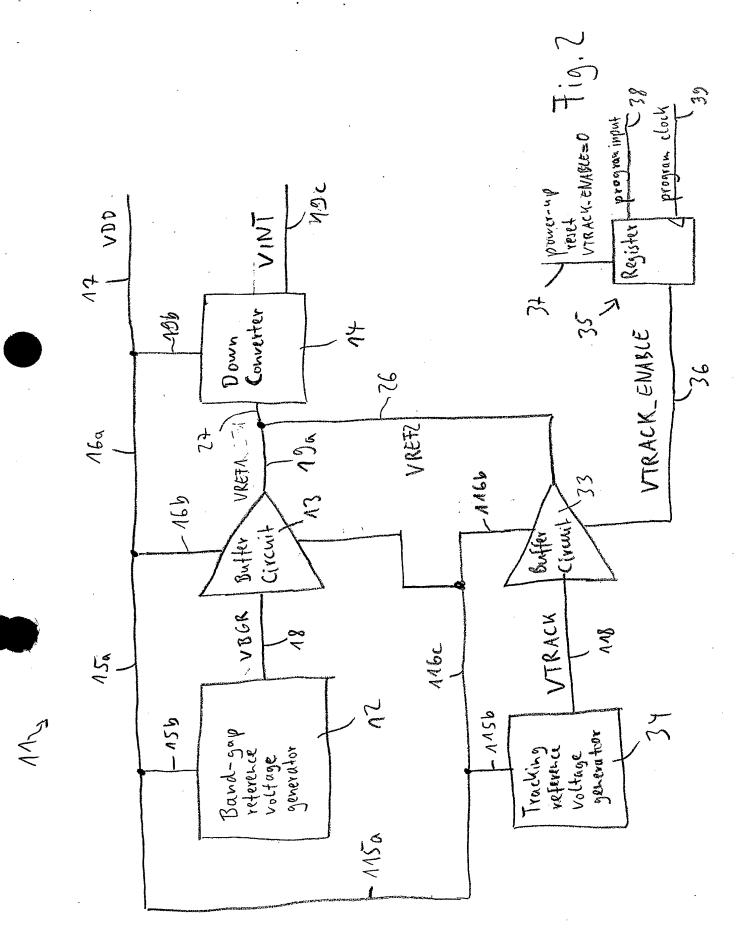
Bezugszeichen

	1	Spannungsregelsystem
	2	Referenzsspannungs-Erzeugungseinrichtung
5	3	Buffer-Schaltung
	4	Spannungsregler
	5	Leitung
	6	Leitung
	7	Leitung
10	8	Leitung
	9a	Leitung
	9b	Leitung
7	9c	Leitung
	11	Spannungsregelsystem
15	12	Referenzsspannungs-Erzeugungseinrichtung
	13	Bufferschaltung
	14	Spannungsregler
	15a	Leitung
	15b	Leitung
20	16a	Leitung
	16b	Leitung
	17	Leitung
	18	Leitung
	19a	Leitung
25	19b	Leitung
	19c	Leitung
	20	Differenzverstärker
	21a	Plus-Eingang
	21b	Plus-Eingang
30	22	Feldeffekttransistor
	23	Leitung
-	24	Leitung
	25	Leitung
	26	Leitung
35	27	Leitung
	28	Differenzverstärker
	29	Feldeffekttransistor

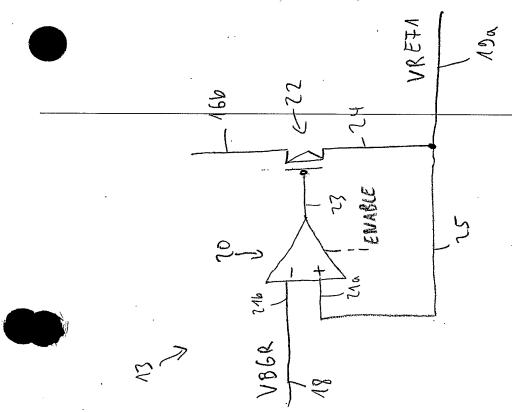
		29a	Leitung
		31	Minus-Eingang
		32	Plus-Eingang
		33	Bufferschaltung
	5	34	Referenzsspannungs-Erzeugungseinrichtung
		35	Register
		36	Steuerleitung
		37	Leitung
		38	Leitung
	10	39	Leitung
		115a	Leitung
Ī		115b	Leitung
		116b	Leitung
		116c	Leitung
	15	118	Leitung
		120	Differenzverstärker
		121a	Plus-Eingang
		121b	Plus-Eingang
		122	Feldeffekttransistor
	20	123	Leitung
		124	Leitung
		125	Leitung



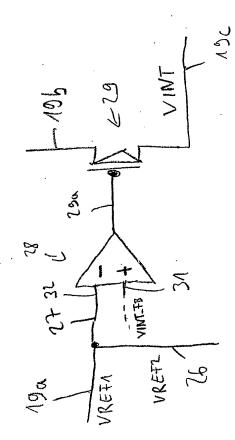
1. S.



F. 9.3



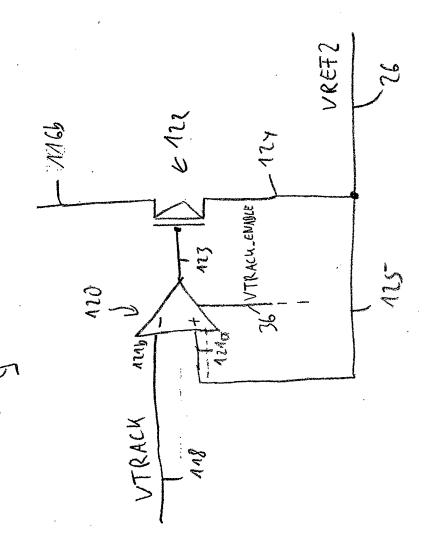
ァ デ



+10.5

VMThon

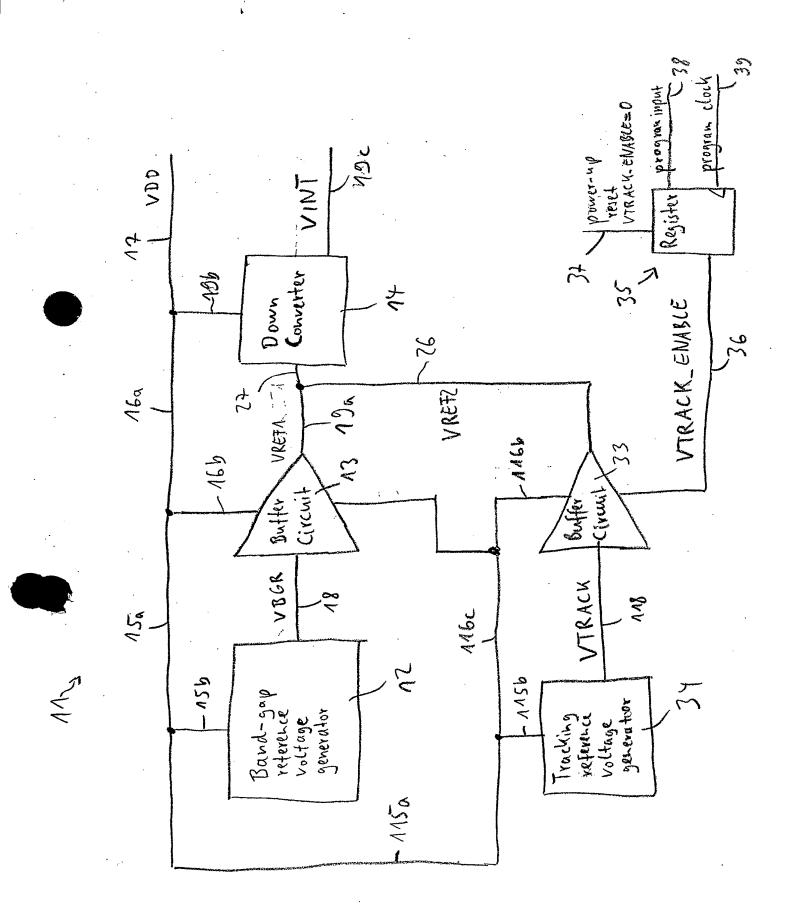




Zusammenfassung

Spannungsregelsystem

- Die Erfindung betrifft ein Spannungsregelverfahren, sowie ein Spannungsregelsystem (11), mit welchem eine an einem Eingang des Spannungsregelsystems (11) anliegende erste Spannung (VDD) in eine zweite Spannung (VINT) umgewandelt wird, welche an einem Ausgang (19c) des Spannungsregelsystems (11)
- abgegriffen werden kann, mit einer ersten Einrichtung (12)
 zum Erzeugen einer im wesentlichen konstanten Spannung (VBGR)
 aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus
 abgeleiteten Spannung, wobei zusätzlich eine weitere
 Einrichtung (34) vorgesehen ist zum Erzeugen einer weiteren
- 15 Spannung (VTRACK) aus der ersten Spannung (VDD), oder einer hieraus abgeleiteten Spannung, insbesondere einer Spannung (VTRACK), welche größer sein kann, als die von der ersten Einrichtung (12) erzeugte Spannung (VBGR).
- 20 Figur 2 -



Bring forward following file / BEEF

File No. : PCT/EP2004/053051

On : 31/01/2005

Reason : prio? req. at PHX